



# 日本高純度化学株式会社

(証券コード: 4973)

## 2017年3月期 第3四半期決算説明資料



# 決算の概況

# 2017年3月期 第3四半期の概況

## 電子部品業界の状況

- パソコン関連の需要減少に加え、スマートフォンの成長鈍化が鮮明になってきた。
- ハイエンドスマートフォンがミドル・ローエンドスマートフォンに押され、ハイエンド品の成長鈍化が鮮明になってきた。

## 当社決算の概況

- スマートフォン向けマイクロコネクタ及び車載向けコネクタ用硬質金めっき薬品は堅調に推移した。
- 車載向けなどのリードフレーム用パラジウムめっき薬品については、比較的好調に推移した。
- スマートフォン向け無電解めっき薬品は、若干回復の兆しが見えたものの需要が伸び悩んだ。

# 2017年3月期 第3四半期決算概況

(単位:百万円、%)

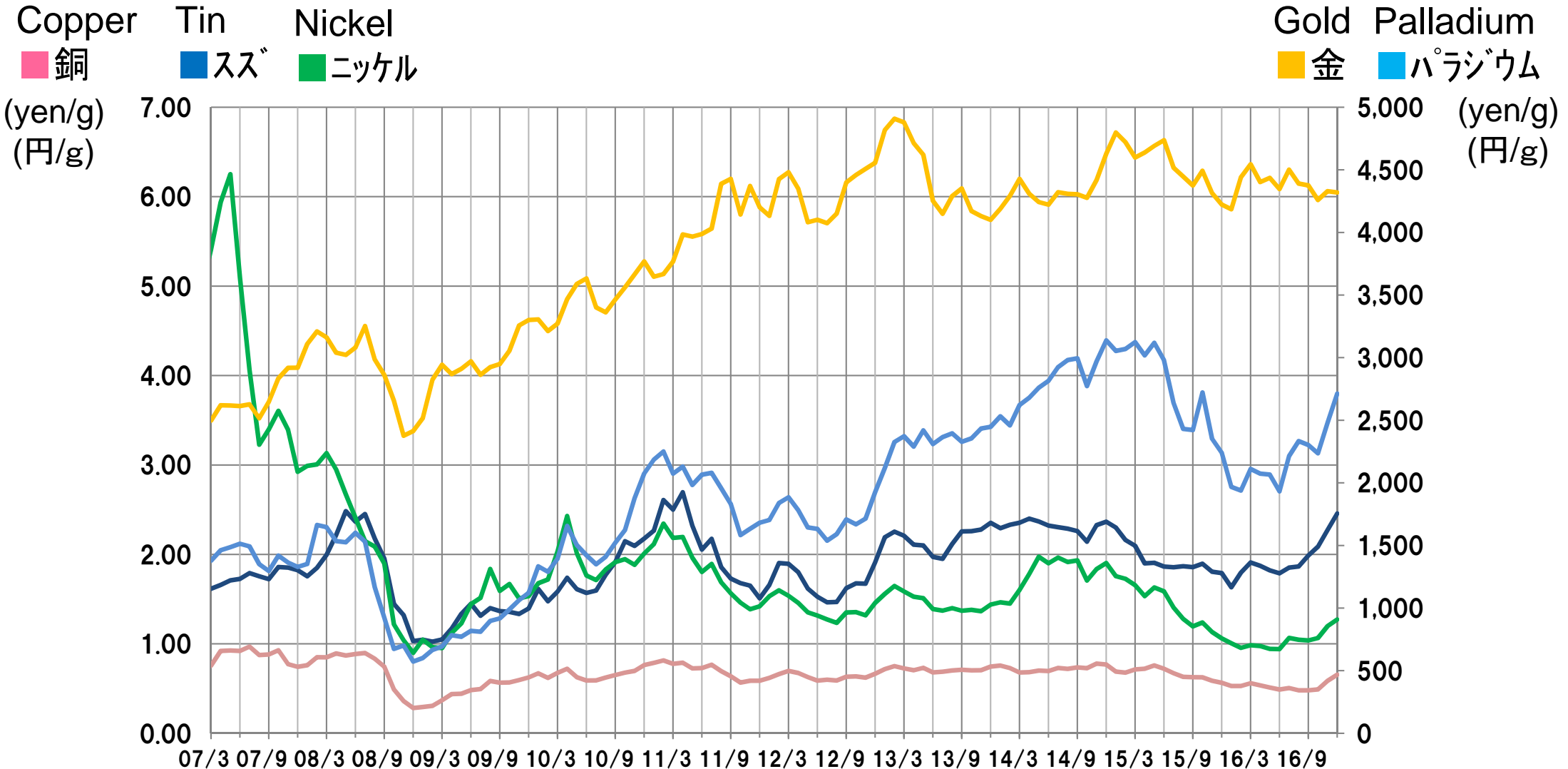
| 決 算 期                  | 2016/3期 | 2017/3期 |        |        |        |           | 2017/3期<br>通期予想※ | 前年<br>実績比 |
|------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|------------------|-----------|
|                        | 1Q~3Q   | 1Q      | 2Q     | 3Q     | 1Q~3Q  | 前年<br>同期比 |                  |           |
| 売 上 高                  | 6,658   | 1,783   | 2,072  | 2,054  | 5,909  | 88.7      | 8,200            | △2.7      |
| 営 業 利 益                | 770     | 158     | 210    | 257    | 626    | 81.3      | 860              | △10.2     |
| 経 常 利 益                | 861     | 202     | 223    | 303    | 729    | 84.7      | 960              | △8.4      |
| 四 半 期 純 利 益            | 591     | 146     | 164    | 214    | 526    | 88.9      | 690              | △2.6      |
| 1 株 当 た り<br>当 期 純 利 益 | 101.33円 | 25.24円  | 28.64円 | 37.46円 | 91.25円 | —         | 120.62円          | —         |

※ 平成28年10月14日付で業績予想を修正しております。

# メタル相場推移

Prices of copper, nickel and tin  
銅、ニッケル、スズ価格

Prices of gold and palladium  
金(ゴールド)、パラジウム価格

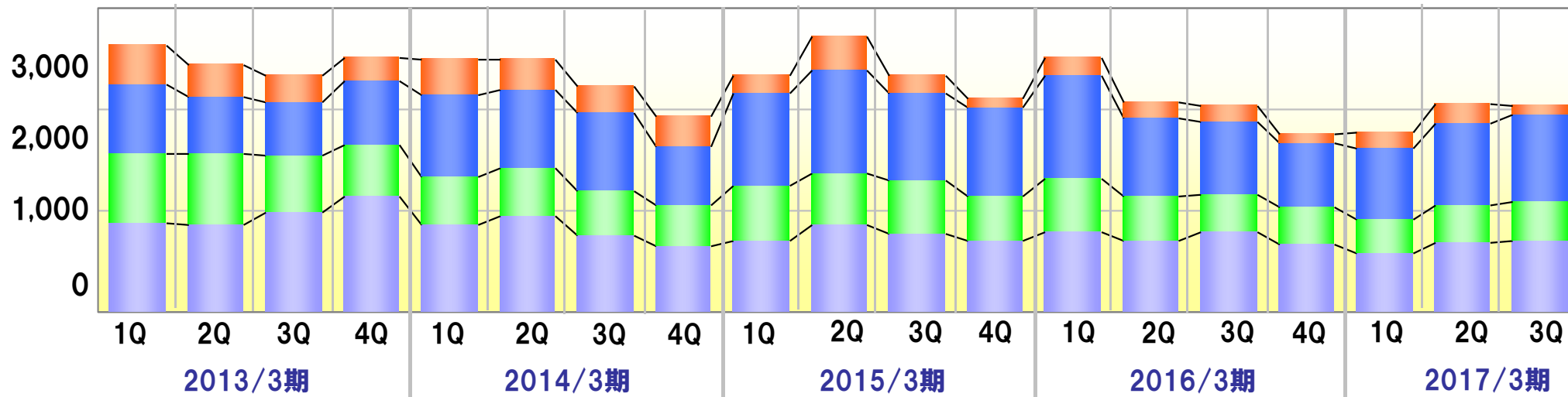


# 用途品目別および地域別売上高の推移

## 用途品目別売上高の推移

- プリント基板・半導体搭載基板用
- コネクタ・マイクロスイッチ用
- リードフレーム用
- その他

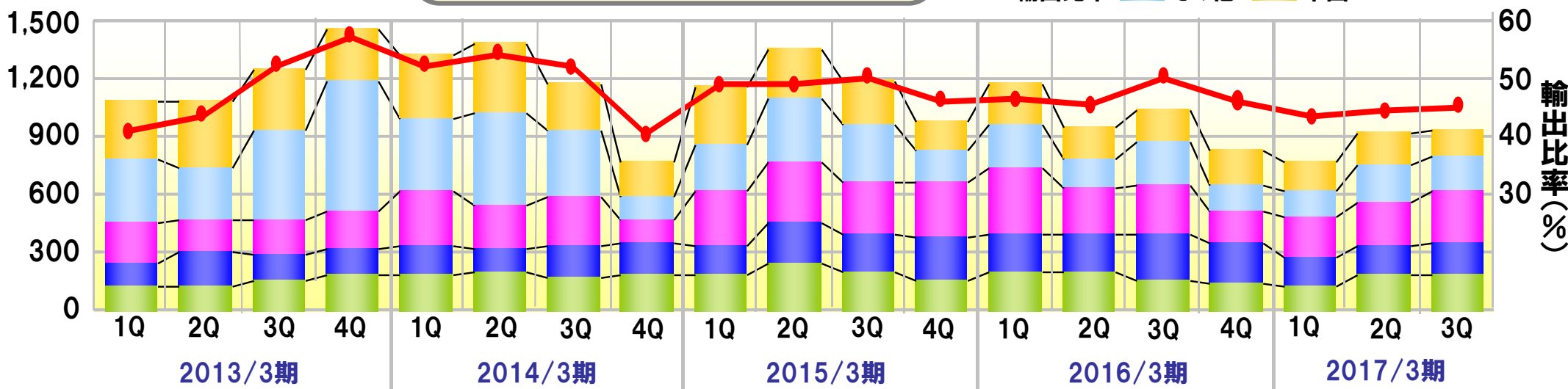
売上高(百万円)



## 地域別(輸出)売上高の推移

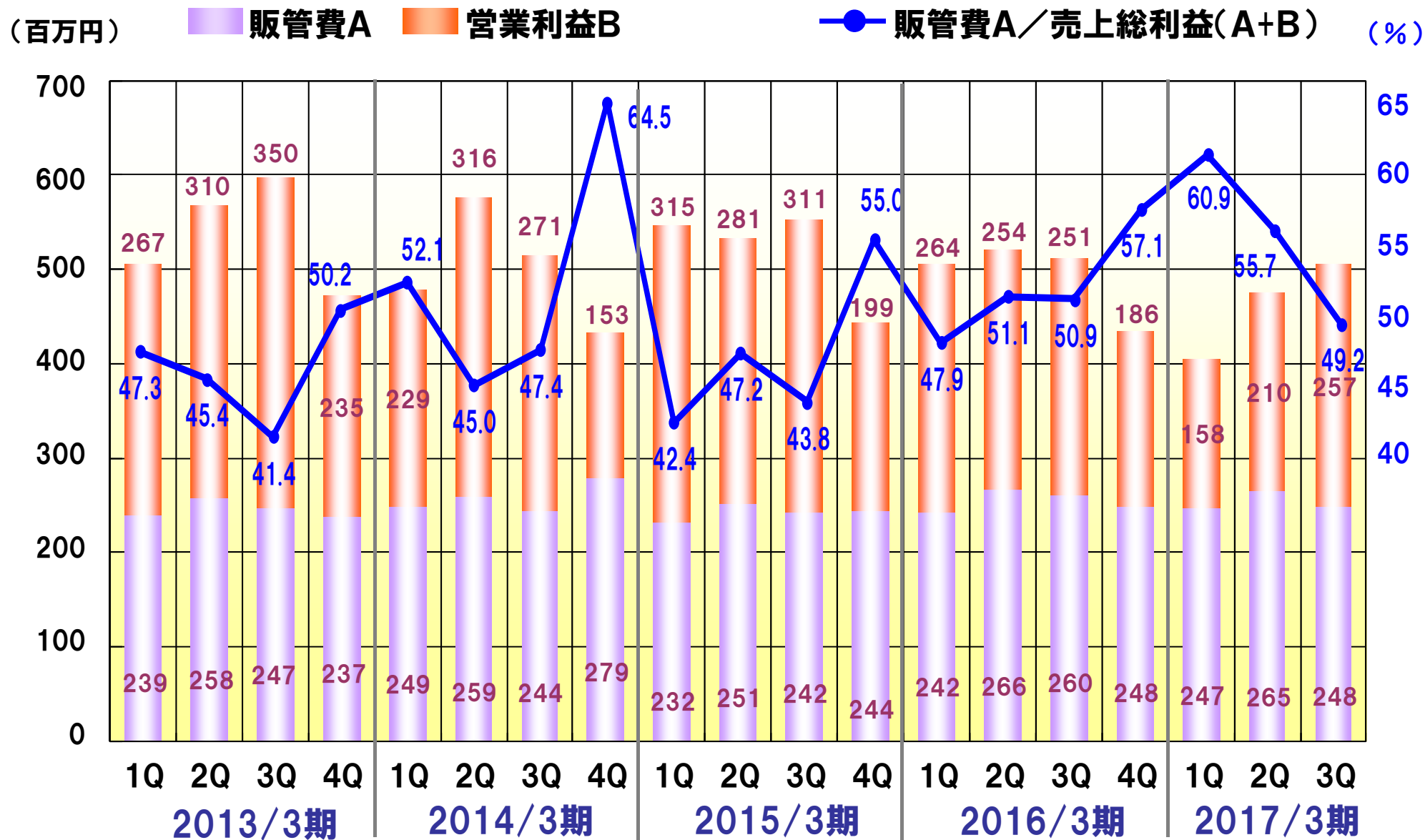
- 台湾
- 韓国
- シンガポール・マレーシア
- 輸出比率
- その他
- 中国

輸出高(百万円)

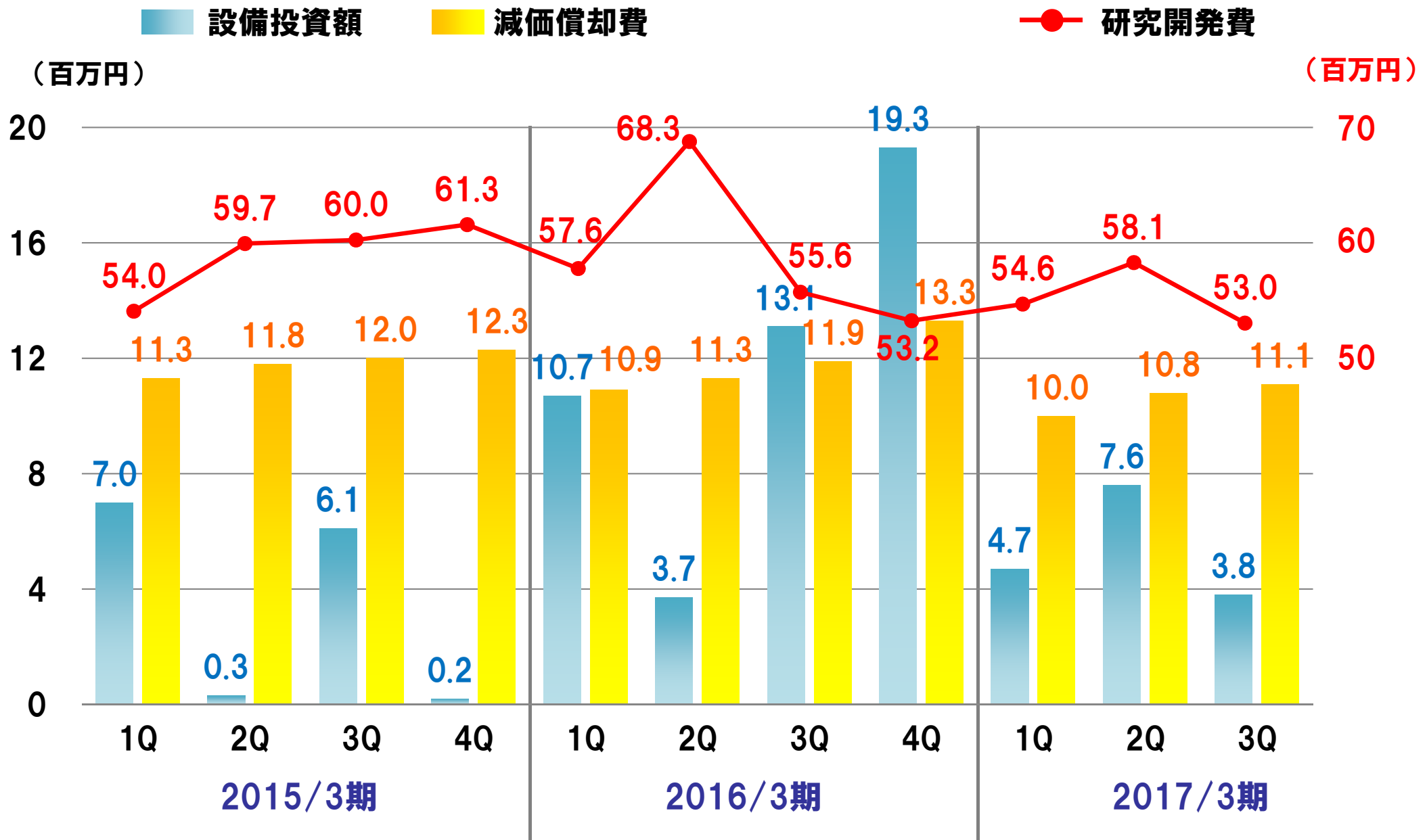


輸出比率(%)

# 販売管理費および営業利益の推移



# 設備投資額、減価償却費および研究開発費の推移





# 製品ラインアップと薄膜化・フレキシブル基板対応

| めっき方式 |                  | 用途  | 製品ラインアップ   |
|-------|------------------|---|--|
| 電解    | 純金<br>(99.99%以上) |    | TEMPERESISTシリーズ (厚膜めっき)<br>ICパッケージのはんだ接続、ワイヤーボンディング用 EX<br>フレキシブル基板対応 FX                       |
|       | 硬質金<br>(金合金)     |    | OROBRIGHTシリーズ (局所めっき)<br>コネクタ、フレキシブル基板の接続用 HS (Co合金)<br>マイクロコネクタ対応 BAR7 (Co合金)、BAR (Ni) (Ni合金) |
|       | 電解Pd             |    | PALLABRIGHTシリーズ (薄膜めっき)<br>リードフレーム用 SST-L<br>PPF薄膜化対応 NANO2                                    |
| 無電解   | 置換金              |   | IM-GOLDシリーズ (薄膜めっき)<br>フレキシブル基板用途拡大 PC、FG<br>スマートフォン対応 IB2、CN-I、IB2X、OM2                       |
|       | 還元金              |  | NEO GOLD (厚膜) から HY-GOLD (薄膜) へ<br>サーバーやデスクトップPC向け<br>MPUパッケージ用 NEO GOLD、HY-GOLD、HY-GOLD CN    |
|       | 還元Pd             |  | NEO PALLABRIGHTシリーズ (薄膜めっき)<br>スマートフォン等のCSPパッケージ用<br>ネオパラブライト、ネオパラブライト2、ネオパラブライト DP            |

# 注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2016年12月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

## お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

### 経営企画部

ir@netjpc.com <http://www.netjpc.com>